

내공 및 천단용 광파기 타켓



기존의 컴버전스 척도와 레벨을 사용한 NATM 공법에 따른 터널계측을 광파기 측정기를 사용함으로써 굴착직후의 채굴위치의 계측이 가능하고, 경시적인 지표변화를 계측할 수 있습니다. 또한, 계측결과를 즉시 시공에 반영시킬 수 있으며 시공 작업을 방해하지 않고 계측할 수 있습니다.

타겟은 앙카 볼트용 타겟(옵션)을 사용할 것인지 또는 철봉 등에 3D 반사시트를 붙여 사용할 것인지를 선택합니다. 적은 수의 인원으로 계측이 가능하며 높은 장소와 위험한 장소등에 직접 서 있지 않아도 신속하고 안전한 계측을 할 수 있습니다

- 내공변위계측
- 지표면침하계측
- 항심계측
- 철골구조계측
- 산유계측
- 대규모특수공사

1) 내공 및 천단용 광파기 타켓 사양

모 델	RFP30	RFP60
3D반사 시트 외경	30Ø	60Ø
지구재질	폴리염화비닐	경질염화비닐
용 도	계측용	

※ 본 제품의 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2) 주문시 확인 사항

- ① 설치 장소 및 용도
- ② 사용 용도를 고려하여 당사와 협의 후 공급할수 있습니다